

OS6060-A72-32

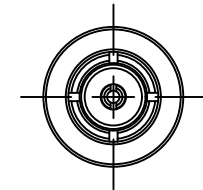
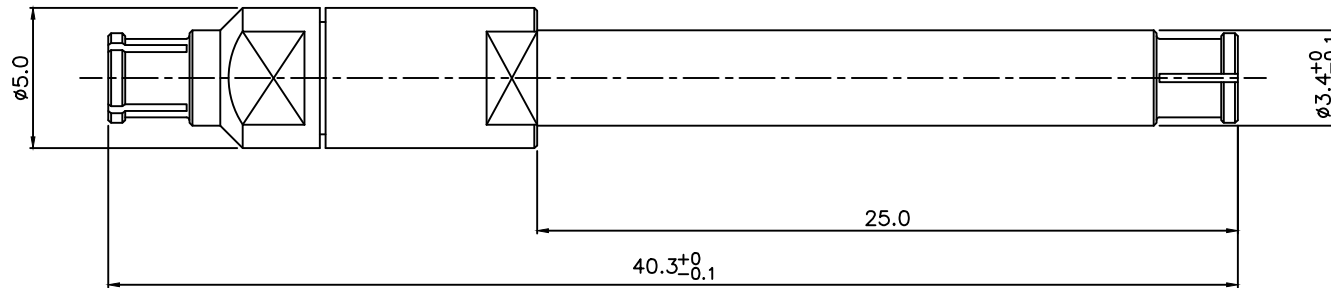
부호

수 정 내 용

부호	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일

비
안

1. 본 자료는 (주)옥성의 자산임.
2. 지시된 목적과 인가된 자 이외에는 사용할 수 없음.
3. 비밀자료에 준해 관리되어야 함.



SMP Adaptor jack/jack

VSWR	1.5 : 1 max. (10GHz max.)TBD
Body	Beryllium Copper Au Plating
Center contact	Beryllium Copper Au Plating
Insulator	PTFE

공통공차	2025. 06. 25			
소수 각도 분수				
± 0.2				도 명
재 질				ADAPTOR
열처리				도면크기
보호피막처리				A3
척도	NS	단위	mm	중량
				도 번
				OS6060-A72-32
				1 장종 1 번째